

南茂科技股份有限公司

大學院校學生實習合作計畫

一、目的：

為藉由學界技術與產業實務交流，強化優秀學子致力於半導體測試封裝領域相關學術研究與技術創新，南茂科技股份有限公司（下稱「南茂」）特設立本實習合作計畫。

合作對象：中原大學 理學院、工學院、電機資訊學院、智慧運算與量子資訊學院、半導體產業學院

二、申請資格：下列兩者條件擇一

1. 大三升大四生、大四升碩一生(繼續就讀中原大學研究所)及碩士班在學學生或系所專案推薦之學生。
2. 申請南茂獎助學金之學生。

三、申請期間：

自即日起至 2026 年 5 月 8 日止，並於 2026 年 6 月通知審核結果。

四、申請方式：

1. 符合條件之申請者，應檢附書面資料如下：
 - (1) 填寫申請表一份
 - (2) 申請全學年之成績單正本、獎懲證明，影本須加蓋教務處章
2. 送件方式：請掛號郵寄至「新竹縣竹北市新泰路三十七號 人力資源部 收」

五、實習內容：

■ 期間：

1. 暑期實習：於 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日暑假期間，至南茂廠區進行實務工作實習二個月，接受部門職務技能訓練。
2. 學期/學年實習：於 115 學年度實習，可申請一學期或整學年實習。

■ 職缺：

學生實習部門與職務內容以南茂公告開放職缺為主。本公司得依公司整體發展方向及業務需求，參酌學生的專長與意願進行任職單位分發，非有不可抗力之因素，學生應接受分發結果。如因對工作之地域有特殊需求之學生，可於申請表表明工作地域之需求。

六、地點：竹北一廠、竹北二廠、竹科一廠、湖口廠

七、薪資福利：

- 薪資：暑期-學士 31,500 / 碩士 35,000、學期/學年-學士 33,000/碩士 36,500
- 工時：週一~週五 08:30~17:30 常日班制
- 休假：依公司人事規章辦法規定
- 福利：
 1. 享有勞保/健保/團保(限本人)
 2. 享有勞退新制退休金
 3. 享有福委會各項福利
 4. 享有員工餐廳用餐免費
 5. 享有每周半天返校修課管理假
 6. 畢業後轉正可享有到職獎金：
到職 3 萬元，到職滿三個月 3 萬元，到職滿一年 6 萬元
(若已申請獎助學金則不適用到職獎金)

八、審查方式：

開放進行報名後，由南茂進行資格初選及面談與核定。

南茂科技獎助及實習申請表(一)

1吋照片黏貼處

- 申請獎助學金及實習計畫(暑期 學期 學年)
 僅申請獎助學金 (需具南茂科技實習記錄)
 僅申請實習計畫 (暑期 學期 學年)

姓 名					<input type="checkbox"/> 大三升大四生 <input type="checkbox"/> 大四升碩一生 <input type="checkbox"/> 碩一升碩二生		
身分證字號			性別			出生日期	
就讀學校		系所		年級		學號	
通訊地址	□□□				手機		
戶籍地址	□□□				電話		
國籍			E-MAIL (非校方)				
兵役狀況	<input type="checkbox"/> 役畢 <input type="checkbox"/> 未役 <input type="checkbox"/> 免役 _____						
教育程度 (已取得畢業證書)	校 名	科 系	日/夜間部	起迄 (西元年/月~西元年/月)			
			日、夜				
社團/課外活動 經驗	社團/課外活動名稱		參與期間 (西元年/月~西元年/月)	是否擔任幹部(名稱)			
				<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 _____			
				<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 _____			
實習/工讀 經驗	公 司	工 作 內 容	職 稱	起迄 (西元年/月~西元年/月)		離職原因	
是否有領其他類型獎學金? <input type="checkbox"/> 是, 機構 _____ <input type="checkbox"/> 否							

附件：

- 本申請表(一)
- 全學年之成績單正本、獎懲證明，影本須加蓋教務處章

1. 茲聲明以上所填寫及附件資料均屬實。
2. 本人已詳讀南茂科技獎助學金辦法及實習合作計畫，願意遵守相關規定。
3. 本人同意南茂科技股份有限公司查核與本獎助學金及實習合作計畫申請之任何有關資料。